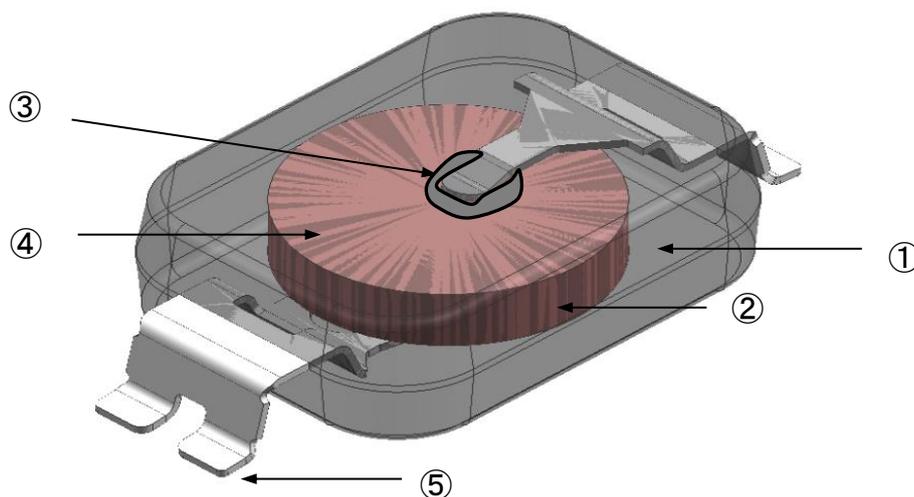


構造図 STRUCTURE and MATERIAL

樹脂モールド面実装タイプセラミックコンデンサ Resin Molding SMD Type Ceramic Capacitors <DK1 Series>



| No. | 構成材 Item | 材料名 Description |
|-----|------------------------|---|
| ① | 外装 Enclosure | エポキシ系樹脂 (UL94V-0 認定品) Epoxy resin (Conforming to UL94V-0 standard) |
| ② | 誘電体 Dielectric | 磁器素体 Ceramics element |
| ③ | はんだ Solder | Sn-Sb系はんだ Sn-Sb solder |
| ④ | 電極 Electrode | 銅 Copper |
| ⑤ | 金属端子 Metal terminal | 鉄系合金 (Sn/Niめっき) Ferric alloy (Sn/Ni plated) |